

CARTA DE INVITACIÓN A CONCURSO PUBLICO

Tegucigalpa, 07 de julio de 2026

Asunto: Invitación al concurso público No. CPU-EHISA-03-2026.

La Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios, S.A. (EHISA) tiene el honor de invitarles a participar en al Concurso Público No. CPU-EHISA-03-2026 – Estudio, Evaluación y Diagnóstico de Pavimentos en MHLM, MHRO y MHLC.

El presente proceso está dirigido a empresas nacionales e internacionales, legalmente constituidas o debidamente representadas en el país, que cumplan con los requisitos establecidos en las bases del concurso.

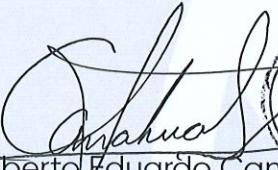
Las bases del concurso, que incluyen las especificaciones técnicas, condiciones de participación y demás disposiciones aplicables, se encuentran disponibles en el siguiente enlace: <https://ehisa.hn/licitaciones/>

La recepción de ofertas se realizará el día 22 de julio de 2026, en un horario de 8:30 a.m. a 3:00 p.m., en las oficinas administrativas de EHISA, ubicadas en Paseo Los Próceres, Edificio "A", 5to. piso, Local 301, Tegucigalpa, Distrito Central.

Las propuestas deberán ser entregadas a la Gerencia de Compras y Licitaciones.

Sin otro particular, agradecemos de antemano su interés y participación en el presente proceso.

Atentamente,



Roberto Eduardo Canahuati
Gerente General
EHISA, S.A.



San Pedro Sula (SAP) /
Oficina Principal
Carretera CA-5, contiguo a Colonia
La Mesa, La Lima, Cortés.



Roatán (RTB)
Spring Garden 1, a tres kilómetros al
noreste de la ciudad Coxen Hole, Roatán,
Islas de la Bahía.



La Ceiba (LCE)
10 km al oeste de la ciudad, frente a
carretera CA-13, contiguo a la Fuerza
Aérea Hondureña, La Ceiba, Atlántida.